國家科學及技術委員會補助產學合作研究計畫

**先期技術移轉授權合約書**

**立合約書人**：

計畫執行機構：弘光科技大學（以下簡稱甲方）

計畫主持人：○○○（以下簡稱乙方）

計畫合作企業：○○○○○○（以下簡稱丙方）

**計畫編號：**○○○○○○○○○

**計畫執行期間：**○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

茲因甲乙方為執行國家科學及技術委員會(以下簡稱國科會)與丙方共同補助之「產學合作研究計畫--○○○○○○○○」，為落實該計畫產出之技術及嘉惠國內產業界，甲乙方同意以先期技術移轉方式授權丙方實施該等技術，三方並同意本於誠信原則，協議下列條款，以為共同遵守：

第1條：技術來源

本合約擬授權技術係國科會與丙方共同補助甲乙方執行之產學合作計畫（以下簡稱本計畫）所獲得並預計產出之特定技術（以下簡稱本技術，詳如附件一），其智慧財產權依國科會「補助產學合作研究計畫先期技術移轉授權合約議定原則」全部歸屬於甲方所有。

第2條：授權內容

一、授權標的：甲乙方執行本計畫獲得並預計產出如附件一所列之本技術。

二、授權範圍：利用授權標的在授權地區內製造、使用及販賣相關產品。

三、授權方式：非專屬授權。

四、授權期間：自本先期技術移轉授權合約簽約日起**3年，即民國**○○**年**○○**月**○○**日至**○○**年**○○**月**○○**日。**

五、授權地區：中華民國地區。

第3條：技術資料交付

乙方應依本計畫所規劃之時程及內容，陸續將本技術資料以書面方式交付予丙方。

第4條：義務及責任

一、諮詢指導：乙方於交付本技術資料予丙方後，應配合提供必要之技術指導與諮詢講解。若丙方對本技術要求乙方提供詳細諮詢服務或人員訓練時，應支付技術服務費予乙方，諮詢服務之時間、地點、費用及方式等細節由乙丙雙方另行協議之。

二、保密責任：丙方應以善良管理人之注意，妥善保管因本合約而知悉或持有未公開之技術資料及其相關資料，不得任意洩漏或交付任何第三人或使第三人知悉。丙方應要求其員工及相關人員共同遵守此保密責任，若因可歸責於丙方或其員工及相關人員之事由，而違反本條款者，視為丙方違約。縱因本合約終止或解除，丙方亦須負本條之保密責任。

第5條：先期技術移轉授權金(以下簡稱先期技轉金)及付款方式

一、授權金：共計新台幣○○○○元(內含營業稅)，丙方應於簽約同時一次付清。本先期技轉金縱因本合約終止或解除或合作企業中途退出或本計畫研究成果產出不如預期時，亦不退還。

二、權益分配：丙方支付先期技轉金之分配，國科會為20%（應撥入行政院國家科學技術發展基金），其餘80%依甲方規定之比率分配。

三、付款方式：丙方應於簽約同時，依本條第一款開立抬頭為「弘光科技大學」之即期支票或匯款予甲方，甲方應以本條第二款轉交權益分配金予國科會及乙方。丙方所付先期技轉金凡須由丙方扣繳稅款申報稽徵機關者，應依當時稅法規定辦理之。

第6條：智慧財產權之歸屬及侵權責任

一、本技術及相關技術資料為甲方所擁有，甲乙雙方同意於本計畫執行結束後一年內，不再將本技術授權第三者。期滿後，甲乙方得經雙方之共同認可再與第三者簽訂技術移轉授權合約。

二、本技術若符合專利申請要件，該專利申請權為甲方所有。

三、丙方因參與產學合作計畫出資50%以上者，經與甲方協商共有之研發成果，書面約定由甲方辦理授權事宜。前述丙方計畫出資在50%以下者，於本合約有效授權期間內，經甲丙兩方同意授權第三者，授權金分配為扣除國科會20%，剩餘授權金依據國科會(歸屬甲方)及丙方依出資比例分配。

四、丙方在本合約中所有之權利義務，未經甲乙方事前書面同意，不得讓與或轉授權予任何第三人。丙方若有違反，甲乙方均得不經催告逕行終止本合約。

五、丙方利用本技術製造、使用或銷售任何產品、服務之行為與國科會、甲方或乙方均無關，應自負因此所生之一切法律責任。丙方如有任何侵害智慧財產權之行為或其他違法行為致遭受第三人請求或被訴時，其責任完全由丙方自負。如第三人因丙方製造、使用或銷售產品或服務之行為向國科會、甲方或乙方提出任何請求導致任何損失，丙方應補償之。

六、丙方倘有應行主張權利或提起訴訟請求之情事時，應立即通知甲方，並全力協助甲乙方採取保全行動或法律程序，以確保三方共同之權益。

七、丙方利用本技術自行研發所產出之衍生技術，其智慧財產權歸屬丙方，但應通知甲乙方並依互惠原則提供乙方使用，惟乙方就此部分技術資料不得任意洩漏或交付任何第三人或使第三人知悉。丙方因實施該部分技術致侵害第三者之智慧財產權者，由丙方負責，與甲乙方無涉。

八、丙方依本技術所製之專利產品，應依授權地區之有關法律為適當之標示。

九、乙方或丙方在未獲得國科會及甲方書面同意前，不得在利用研發成果或本技術於商業用途時(包括但不限於產品\商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等)，引用國科會及甲方之名稱、會徽或其他表徵；亦不得以其他任何方式表示國科會或甲方與乙或丙方或其產品或服務有任何關連。丙方若違反前開規定，甲方或乙方應立即通知國科會為必要之處理。

十、本技術若已申請專利，但尚未獲准專利前，丙方同意在其應用本技術所製造之授權產品或在其包裝容器上明確標示「專利申請中」之字樣；並在本技術獲准專利後，明確標示專利證書號數。

十一、丙方於一定期間內無正常理由未實施或未有效運用研發成果，或實施研發成果違反環境保護、公共安全及衛生法令，或國科會為增加國家重大利益或維護國家安全認定有必要時，得終止本合約。

十二、甲方取得研發成果之比例及授權研發成果之收入，以不低於國科會補助該計畫經費占總經費之比例為原則。

十三、國科會通知甲方所為之改善須由乙方或丙方配合者，其乙方或丙方應配合之。

第7條：無擔保規定

甲乙方擔保盡力協助丙方自行使用本技術，但不擔保本技術之可專利性、合用性及商品化之可能性。

第8條：違約處理

丙方若違反本合約之任何條款，甲方或乙方均得不經催告逕行終止本合約，並請求損害賠償，且不退還先期技術移轉授權金。

第9條：合約期限

本合約自甲乙丙三方簽署日起3年內有效，期滿前三個月內丙方得填寫「弘光科技大學技術移轉授權延展申請表」徵得甲乙方同意延展授權期限，延展授權之條件另議。

第10條：合約終止處理

一、丙方於合約終止後，不得自行或委託他人產銷或利用本技術製造之產品，但若丙方有具體事實足證本產品係於本合約終止或解除前製造完成者，經甲乙方書面同意後，該產品得繼續販賣。

二、丙方因本合約所應負之保密責任及履約保證責任，不因合約終止而失效。

第11條：合約修改

一、本合約得經三方同意以書面修改增訂，並應將經三方簽署之書面附於本合約之後，作為本合約之一部分，並取代已修改增訂之原條文。

二、本合約未規定事宜應依民法及其他相關規定辦理。

第12條：合意管轄

一、本合約應依中華民國之法律予以解釋及規範；三方對於本合約、或因本合約而引起之疑義或糾紛，三方同意先依誠信原則解決之。

二、本合約如有爭議糾紛，無法於爭議發生後二十日內解決者，經甲方同意後，得於台中提付仲裁，並依我國仲裁法及中華民國仲裁協會之仲裁規則解決之；涉訟時則三方同意以台中地方法院為第一審管轄法院。

第13條：聯絡方式

一、本合約有關之通知或要求應以書面送達下列之處所及人員（以下簡稱「聯絡人」），經送達該聯絡人者，即視為已送達該方當事人：

甲方聯絡人姓名：○○○

職稱：研發長

電話：04-26318652分機○○○

地址：433304臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號

乙方聯絡人姓名：

職稱：

E-mail:

電話：

傳真：

地址：

丙方聯絡人姓名：

職稱：

E-mail:

電話：

傳真：

地址：

二、三方聯絡人或聯絡資料有所更動時，應以書面通知其他二方，並告知更新內容。

第14條：合約份數

本合約書正本壹式3份副本1份，由甲乙丙三方各執正本1份為憑，副本由甲方執存。

甲 方：弘光科技大學 (簽章)

代表人：蘇弘毅

地 址：433304臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號

**乙 方**： (簽章)

任職系所：

身分證字號：

戶籍地址：

丙 方： (公司印信)

代表人：　　　　　　　　　　 (簽章)

身分證字號：

地 址：

公司統一編號：

中華民國○○年○○月○○日

**附件一 本技術授權內容**

1. **技術授權名稱：**
2. **技術授權內容(請條例之)：**